

2019年10月05日
日本材料学会
複合材料部門委員会
GCWGメンバー各位

日本材料学会
複合材料部門委員会
GCWG主査 高坂達郎

第27回グリーンコンポジットWG会合とポスター発表募集のご案内 (Mini symposium for ICGC-11とポスター発表募集のご案内)

拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、次回WG会合は、The 11th International Conference on Green Composite (ICGC-11, IWGCから改称)の実行委員会も兼ねまして、Changwon National University (韓国)にて開催いたします。日中韓からそれぞれ基調講演(予定)を行うほか、ポスター発表を実施いたします。

つきましては、参加者ならびにポスター発表を以下の通り募集いたしますので、多くの皆様のお申込をお待ちしております。なお**参加ならびにポスター発表の申込締め切りは2019年11月8日**といたします。また、**ポスター発表の内容については、グリーンコンポジットに限らず、複合材料に関するものであれば広く受け付けます。**

ご多用とは存じますが、多数の皆様のご参加ならびにポスター発表のお申込をお待ちしています。

敬具

記

開催日時：令和元年11月22日(金)15:00~18:00(終了後、研究交流会を予定)

開催場所：Changwon National University (大韓民国, Changwon)

参加費：10,000円(予定)(講演予稿集1部を含む)

プログラム：

15:00~17:00：基調講演およびポスターセッション

17:00~18:00：ICGC-11実行委員会

参加・ポスター講演お申込方法

下記の内容を簡条書にし、電子メールにてお申込下さい。

なお、申込はできるだけ研究室単位にてお願いいたします。

1.英文氏名

2.英文所属名と英文職名(あるいは学年)

3.E-mailアドレス

4.参加のみ/ポスター発表希望の区別

6.ポスター発表希望の場合は発表題目(英文)と著者リスト(英文)

参加申込先：同志社大学理工学部機械システム工学科 小武内清貴 kiobunai@mail.doshisha.ac.jp

その他：当日の集合場所や参加費の徴収方法などの詳細については、申込者に直接連絡いたします。

以上。

本件問い合わせ先

同志社大学 理工学部 機械システム工学科

小武内 清貴

TEL/FAX : 0774-65-6972

E-mail : kiobunai@mail.doshisha.ac.jp